

1

2

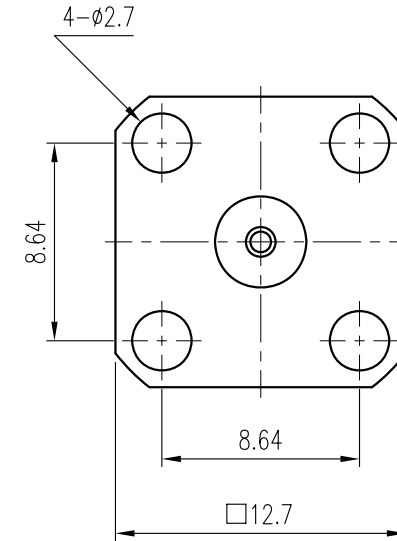
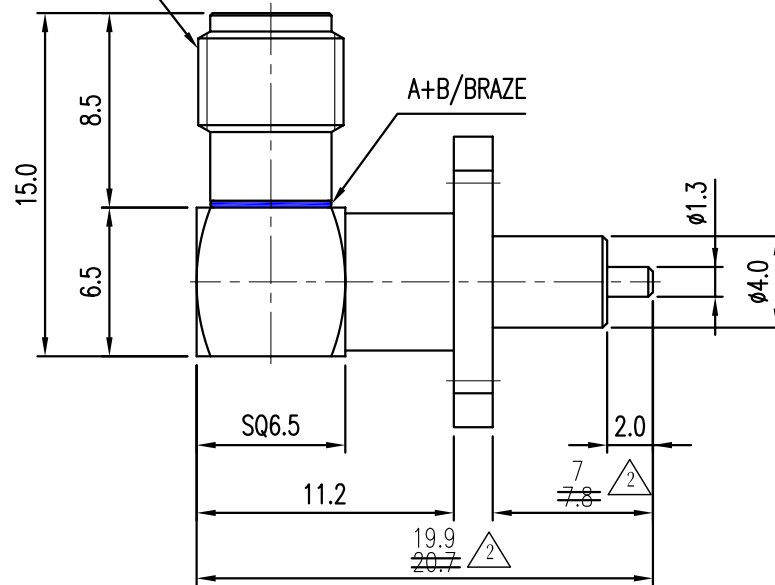
3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	생산상 불량(철변No. 2005-168) (평공정시 IN 밀림현상 개선으로 인한 님시바늘 추가)	김인철	최충락	2005. 7. 20.
2	기타(철변No. 2005-285) (조립도상에 치수기입 오기)	김인철	최충락	2005. 12. 7.
3	신뢰성 향상 (철변No.연구2006-149) (IN 밀림 방지 님시바늘 삽입)	김인철	윤상진	2006. 7. 5.
4	바다 PUNCH -> HOOK 변경 및 A-B/은뿔 구조 변경	은선영	김인철	2021. 5. 10.

1/4-36 UNS-2A



7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00041-5/2 (L3009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00247-N/1 (H2177)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00119-5/1 (E2233)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00167-5/5 DBB00069-1/1 DBB00069-1/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00229-1/5 DBD00228-1/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2001. 2. 20.				
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도					
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	적도	3/1	단위 mm	중량		

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 **SMA-LJ-H4-R**

도번 **CN01410-7/1**
K314-620-005